

Delock Placă OCP 3.0 la 2 x SFP+ 10 Gigabit LAN

Descriere scurta

Placa OCP 3.0 de la Delock oferă două porturi de rețea, cu o rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps.

OCP NIC 3.0 cu factor de form? mic (SFF)

Open Compute Project oferă standarde deschise și unificate care fac centrele de date mai eficiente din punct de vedere energetic și mai rentabile. Interfața OCP NIC 3.0 SFF pentru servere acceptă PCI Express 4.0 cu 16 benzi. Designul mecanic simplifică întreținerea și service-ul, deoarece nu mai este necesară deschiderea carcasei serverului pentru înlocuire.



Nr. 88386

EAN: 4043619883868

Țara de origine: China

Pachet: Box

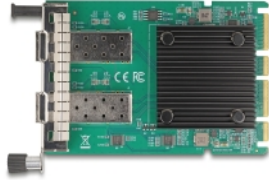
Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 2 x fantă SFP+ pentru modul SFP+ la 10 Gbps
 - intern:
 - 1 x Conector OCP 3.0 4C+
- OCP 3.0 W1 SFF 76 mm
- Fixare cu clapă de tragere
- Chipset: Intel X710
- Rată transfer date:
 - 10 Gigabit Ethernet până la 10 Gbps
 - PCI Express x8, până la 64 Gbps
- Acceptă agregare a legăturilor tip IEEE 802.3ad
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă cadre Jumbo 9k

Pachetul contine

- Placă OCP 3.0
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

External:	2 x SFP+ slot for 10 Gbps SFP+ module
Internal:	1 x OCP 3.0 4C+ connector

Technical characteristics

Chipset:	Intel® X710
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 10 Gbps